

出展料金のご案内

申込小間数および出展料金		(1小間：3m×3m=9m ²)
一般 (国内企業/海外(大学・研究室以外))	通常料金 1～7小間	1小間 418,000円(税込)
	大小間料金 8小間以上	1小間 396,000円(税込)
独法・公的機関/協会・団体(日本国内に住所を有する団体、組織のみ)		1小間 319,000円(税込)
大学・研究室(国内/海外)		1小間 209,000円(税込)
出展者プレゼンテーション(30分間)	受付終了	1枠 110,000円(税込)

出展料には以下が含まれています。

- 出展スペース1小間=9m²(開口3m×奥行3m)
※隣接する小間がある場合は、事務局側で仕切りパネル(高さ2.7m)を設置します。
但し、角小間の場合、通路側のパネルはつきません。
※装飾費用は含まれておりません。
※電気・通信回線等の工事費および使用料は付帯しておりません。
- 製品情報登録(資料・画像・動画) 10点まで掲載可能
- 上記に掲載した資料・動画の閲覧者データの取得
- ビジネスマッチングシステム(アポイント機能)
- 来場案内(招待状)

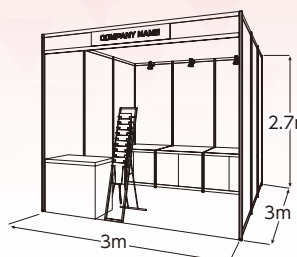
例 1小間出展(国内企業)+パッケージブースプランをお申し込みの場合

出展料418,000円 + パッケージブースプラン 143,000円 = 561,000円(税込)

パッケージブースプランのご案内

1小間ブースプラン

※2小間・3小間プランもございます。
※申込先は、主催者指定施工会社となります。出展申込完了後に別途ご案内申し上げます。



参考

価格：¥143,000(税込)～
※パッケージブースの料金は参考価格です。
※図はイメージです。

※パッケージブースプランの価格は
変更になる可能性があります。

付帯備品

展示台、受付カウンター、パラペット、社名板、パイプ椅子、
カタログスタンド、貴名受け、スポットライト、床面カーペット、
電気容量 1kw、コンセント、ゴミ箱

小間位置の決定について

小間位置選択会(2024年7月以降開催予定)にて小間位置を決定いたします。
小間位置は出展内容、小間数を勘案したうえで、お申込順にてご案内します。

出展成果を最大化する サポートプログラム 合わせてご検討ください！

①リード獲得の効率化

主催者発行メルマガでの
テキスト広告
¥165,000(税込)



②自社プレゼンス UP

出展者検索ページ
上位表示プロモーション
¥220,000～(税込)



③会場内でのブース誘致

展示ホールコンコースパナー
¥247,500(税込)



※料金は変更になる可能性があります。※お申込み方法・詳細は事務局までお問い合わせください。

展示会出展までのスケジュール(予定)



申込方法 展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。

- ①申込締切日 **申込締切日：2024年9月30日(月)**
主催者が出展申込を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。また仮申込をした出展者は有効期限の7月31日までに解約を行わない限り、8月1日時点で自動的に本申込へ切り替えするものとします。
※締切前でも予定小間数になり次第締切りますので、お早めにお申込みください。
- ②出展料のお支払い 出展申込後、請求書を発行いたします。
請求書記載の指定日までにご出展料を指定口座へお振込みください。
- ③出展申込の取消 出展申込後の取消は原則として出来ません。
※但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、右記の基準で解約料をお支払いいただきます。

書面による解約通知を受領した日を基準とする	解約料率
2024年7月31日(水)まで	ご請求額の0%
2024年8月1日(木)～2024年9月30日(月)	ご請求額の50%
2024年10月1日(火)以降	ご請求額の100%

お問い合わせ先

株式会社 加工技術研究会
〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町1-23 VORT秋葉原Ⅲ
TEL: 03-3258-1201 FAX: 03-3258-1202

E-mail: ●CONVERTECH ●3DECOtech con@ctiweb.co.jp
●新機能性材料展 ●GREEN MATERIAL kinousei@ctiweb.co.jp
●WELL-BEING TECHNOLOGY wt@ctiweb.co.jp

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階
TEL: 03-5657-0761 FAX: 03-5657-0645

E-mail: ●CONVERTECH ●3DECOtech converttech@jtbcom.co.jp
●新機能性材料展 ●GREEN MATERIAL kinousei@jtbcom.co.jp
●WELL-BEING TECHNOLOGY wt@jtbcom.co.jp

新素材・付加価値・加工技術の総合展



CONVERTECH

新機能性材料展



GREEN MATERIAL

3DECOtech



WELL-BEING TECHNOLOGY

会期

2025年1月29日(水)～31日(金)

会場

東京ビッグサイト 東5・6ホール

出展のご案内



<https://www.cj-exhibition.com>



“塗る・貼る・切る” 加工機械／技術の総合展

コーター／真空成膜装置／ラミネーター・貼合装置／印刷機械／スリッター／巻取機／フィルム製膜装置・関連装置・機器／
検査装置／各種制御装置・機器／各種ローラー／ウェブハンドリング関連装置・機器／除塵・静電気除去装置／刃物／
試験・計測・分析機器／造粒・粉碎・混合機器／その他周辺機器

多品種小ロットゾーン	多品種小ロット対応加工機械・印刷機械／デジタル印刷／多品種小ロット向けの受託加工サービス
次世代デバイス開発ゾーン	〔次世代IoTデバイスのプロセス技術・装置〕 半導体プロセス装置／加工技術・装置／印刷技術・装置（グラビア、インクジェット、スクリーン、フレキシ、転写印刷、2.5Dプリント、 フォトリソグラフィ、その他）／PE技術／FHE技術／3D-MID／インプリント／スパッタリング／微細パターン露光装置 他 〔次世代IoTデバイスの実例紹介〕 二次電池・次世代太陽電池（ペロブスカイト太陽電池）／キャパシタ（コンデンサ）／スマートパッケージ・スマートラベル／ センサ（温度・湿度、バイオ、筋電・心電）／有機TFT／有機EL／ディスプレイ／生体認証／無線デバイス（RFID、無線給電） 他
スマート生産管理ゾーン	制御システム（ウェブ制御、ウェブガイド）／ウェブ欠点検査・計測装置／印刷検査装置／センサ／通信モジュール・デバイス／ FA機器／ERP（統合基幹業務システム）／生産管理システム／その他製造現場向けシステム



コーティング
ラミネーティング
スリッティング
印刷技術 他

コンバーター
印刷・加工業
職種：製造技術
生産／品質管理



意匠と機能を融合して 新しい価値を生み出す 「加飾技術」の専門展

加飾技術
加飾・転写装置
加飾フィルム
樹脂材料

自動車・家電
印刷・加工業 他
職種：R&D、製造技術
生産／品質管理



加飾フィルム・転写箔	インモールド用ラミネートフィルム／インモールド用転写フィルム／オーバーレイ転写フィルム／オーバーレイラミネートフィルム／ 水圧転写用フィルム／蒸着フィルム／転写箔／ホログラムフィルム 他
加飾・転写装置	3次元加飾成形技術／インサート成型／インモールドラミネーション／インモールドデコレーション／表面加工技術／ トリミング装置／各種金型 他
加工技術	各種加飾技術／各種成型加工／シボ加工／ヘアライン・サンドブラスト／ヒート&クール成形／加飾めっき技術／塗装技術／ 光沢加工技術／仕上技術／デザイン・設計 他

新機能性材料展

“新しい”付加価値を創造する 機能性マテリアルの総合展

フィルム・シート
機能性マテリアル
・樹脂
・コーティング剤
・添加剤 他

自動車
エレクトロニクス
電池
軟包装 他
職種：R&D



マテリアルゾーン	機能性マテリアル／機能性樹脂・機能性添加剤／機能性インキ／機能性コーティング剤／機能性接着剤／高機能フィルム 他
複合材料ゾーン	軽量化樹脂素材（熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂・CFRP・GFRP・複合材料）／ コンポジット材料（CNT・CNF・ガラス繊維・その他フィラー）／複合化技術・装置 他
研究開発 DX ゾーン	マテリアルズ・インフォマティクス（材料探索／物性予測／第一原理計算 他）、 プロセス・インフォマティクス（プロセス探索／リアルタイムセンシング／プロセスシミュレーション 他）、 共通技術（自律探索システム／ハイスループット実験／AIロボット／分析・評価・計測技術） 他
不織布・機能紙ゾーン	不織布／機能性繊維・繊維シート・複合材料／フィルター／機能紙／紙・特殊紙／パルプ・原料繊維・製紙原料／ 木質系材料（セルロース・CNF・バイオマスプラスチック）／製紙用薬品 他
試作・受託ゾーン	受託加工ビジネス／試作請負／その他サービス



“ひと・社会・地球”の ためのモノづくりを世界に。

バイオプラスチック
木質材料
資源循環プラットフォーム

自動車
軟包装
食品
化粧品
衣料 他
職種：R&D



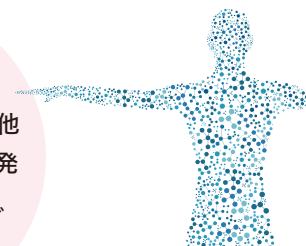
材 料	バイオプラスチック（植物由来樹脂、生分解性樹脂）／木質系材料（紙・セルロース・タール・リグニン系材料）／ 鉱物資源系材料（石灰石系材料・炭酸カルシウム・マイカ・ガラス・ロックウール・グラスファイバー・カーボンファイバー・セメント等）／ 未利用資源／エシカル素材 他
加工装置	コンバーテック関連装置：インク剥離装置／溶剤回収装置・再生装置／脱臭・VOC・排ガス処理装置／脱溶剤化技術／ 省エネ関連機器 他 リサイクル関連装置：破碎・粉碎機／裁断機・切断機／選別機・減容機／再生ペレット製造装置／造粒・造形機／溶融機／ リサイクル関連装置 他
IT、その他	資源循環プラットフォーム／デジタル技術を活用したサービス／コンサル 他



マテリアルと 情報技術で拓く豊かな社会

マテリアル
空間技術／デザイン
センシング&計測
ワーク&コミュニケーション
学術研究

業種：製造業全般
建設・不動産
IT・サービス 他
職種：設計／製品開発
事業開発
マーケティング
他



センシング・計測	身体情報・感性・感情の見える化、感性・快適性評価、ブレインテック、ウェアラブル・その他電子デバイス・部材、 測定・分析装置 他
ワーク・コミュニケーション	五感コミュニケーション（触覚・嗅覚・音声・画像・言語）、人間拡張（感覚・感情の拡張技術）、XR／メタバース、 ロボティクス（協働ロボ、パートナーロボット、ソフトロボティクス、ロボットフレンドリーな環境、アシストスーツ、要素技術 他）、 AI、5G／6G、組織活性・生産性向上、D&I、安心安全に寄与する製品・サービス 他
モノ・空間・場づくり	心地よさを実現するマテリアル、空間設計、内装技術 他
学術研究	人間工学、感性工学、情報工学、認知科学、脳科学、人工知能、心理学、社会学 他

過去5年間の出展者

（一部抜粋：順不同）



岡崎機械工業／芝浦機械／シンク・ラボラトリー／仲興／住友重機械工業／ダックエンジニアリング／テクノスマート／西村製作所／
萩原工業／ヒラノテクシード／富士機械工業／松尾産業／康井精機／LONG NEW INDUSTRIAL 他



クラレ／信越化学工業／大日精化工業／ダイセル／帝人／帝人フロンティア／デンカ／東京応化工業／東洋インキ／日産化学／
日本触媒／三井化学／リンテック 他



日本バイオプラスチック協会／森林研究・整備機構 リグニンネットワーク／広栄化学／日本乳化剤／富士フィルム和光純薬／東京インキ／
ADEKA／クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス 他



浅野研究所／加飾技術研究会／コニカミノルタジャパン／帝国インキ製造／東亜合成／東洋レーベル／ニデック／東山フィルム／
布施真空／麗光 他



AIST Solutions／産業技術総合研究所／科学技術振興機構 未来社会創造事業／三井化学／資生堂／帝国通信工業／
NECソリューションイノベータ／JRCエンジニアリング／ソリッドレイ研究所／CyberneX／シンコキュウ 他

主な同時開催展からの来場層



精密機器／半導体／自動車／
大学・研究機関 等



自動車／航空／
医療機器／電子機器 等



電力／ガス／
建設・施工／製造 等